İHA ÜZERİ MANYETİK ANOMALİ DEDEKTÖRÜ (MAD) İLE DENİZALTI TESPİT KABİLİYETİ GÖSTERİMİ SÖZLEŞMESİ

Ek-3

PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

TASNİF DIŞI

A) Su tc

KY M

	то		1.A	,	2	2.Ay		;	3.A	,		4.A	,		5.A	у	Γ	6.A	у	T	7.A	,		B.Ay		9	.Ау		1	0.A ₃	,	11	I.Ay	T	12	Ау	T	13.4	ly.	1	4.Ay	7	15	Ay	7
	Proje Uygulama Takvimi	П	Τ	Π	Т	Τ	П	T	Τ	Τ	П	T	Τ	П	T	Τ	П	П	Τ	П	T	Π	П	Τ	П	T	Τ	П	T	Τ	Γ	T	П	T	Τ	П	Т	П	Τ	П	Τ	П	T	П	1
	Sözleşme İmza Tarihi	H	†	Ħ	Ħ	t	Н	1	+	t	Н	†	t	Н	†	†	Н	H	+	Ħ	+	t	H	+	Н	†	†	Н	†	t	Н	†	Ħ	+	†	H	t	H	t	H	t	H	+	H	1
	Proje Başlangıç Toplantısı		0	T		T	П		T	T	П	1	T	П	T	T	П		T	П		T	П	T	П	T	T	П	T	T	П	T	П	T	T	П	T	П	T	П	T	П	T	П	1
1.	Aşama 1: Sistem İsterleri Analizi Aşaması							T	Ť	T	П	T	Ť	П	Ť	Ť	П	T	Ť	Ħ	T	T	П	T	П	T	Ť	П	T	T	П	Ť	П	T	T	Ħ	Ť	П		П	T	П	T	П	1
1.1.	Literatür Araştırması							\Box	I	I	П	I	I	П	I	I		П	I		I		П	I	П	I	I	П	I	I		I	П	1		П	I	П		П	I	П	I	П]
1.2.	Sistem İsterleri Analizinin Gerçekleştirilmesi						П				П			П			П			П			П		П	1		П			П		П			П		П		П		П		П	
1.3.	SİD, TDAP ve TİDM'in Yüklenici Tarafından	П	T	T			П	T	Ť	Ť	П	T	Ť	П	T	Ť	П	П	Ť	П	T	T	П	T	П	T	T	П	T	T	T	T	П	T	T	П	T	П	T	П	T	П	T	П	1
16,1610	SSB Onayına Sunulması Sistem İsterleri Gözden Geçirme Toplantısı	Н	+	+	H	1		+	+	+	H	+	+	Н	+	+	Н	Н	+	Н	+	+	Н	+	Н	+	+	Н	+	+	Н	+	Н	+	+	Н	+	Н	+	Н	+	Н	+	Н	4
1.4.	(SIGGT)	П					0				П			П		1	П	П		Ш			П		П			П			Ш		П					П		П		П		П	1
2.	Aşama 2: Tasarım ve Geliştirme Aşaması	П	I	T		İ	П																									1	П		T		T	П	I	П	I	П	I	П	
2.1.	Manyetik Sensör (ler) siparişi		1				Ш																Ц		Ш			Ц					Ш					Ц		Ц		Ц		Ц	
2.2.	Elektronik ve mekanik komponentlerin sinarisi							188																									Ш					Ш		Ш		Ш	\perp	Ш	
2.3.	Yazılım araçlarının siparişi																								Ш								Ш			Ц		Ц		Ц		Ц		Ц	
	MAD Yazılım/Donanım ön tasarımının	П			П		П										П	П	1	П			П		П	1		П			П		П			П		П		П		П		П	1
2.4.	gerçekleştirilmesi Yer İstasyon Yazılımının ön tasarımının	H	+	+	Н	+	Н		+	+		+	+		1	-	Н	Н	+	Н	+	+	Н	+	Н	+	+	Н	+	+	H	+	Н	+	+	H	+	H	+	H	+	H	+	H	+
2.5.	gerçekleştirilmesi	\prod													Spinist .										\prod													П		\prod		П			
	Lab seviyesinde manyetik testlere	П	T	Г	I	T	П	T	I	T			T		T		П	П	T	П	T	Г	П	T	П	T	T	П	T	T		T	П	T	T	П	T	П	T	П	T	Π	T	П	1
2.6.	başlanması	Н	+	╀	Н	+	Н	Н	-			1				8	Н	Н	+	\mathbb{H}	+	\perp	Н	+	Н	+	+	Н	+	+	H	+	Н	\perp	+	Н	+	Н	+	Н	+	Н	+	H	4
2.7.	Proje İlerleme Raporu-1 (PİR-1) SSB Onayına Sunulması														0																					П		П		П		П		П	
	Proje Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı-1	Ħ	†	t	H	t	H	H	+	t	Н	+	†	Н			Н	H	+	Ħ	†	t	H	Ť	Ħ	\dagger	†	H	+	t	t	+	Н	+	†	Ħ	†	Ħ	†	Ħ	†	Ħ	T	Ħ	1
2.8.	(PYGGT-1)															0									Ш								Ш			Ш				Ш		Ш		Ш	
	MAD Manyetik Sensör konfigürasyonun	П		Π	П									П			VANEZ						П		П								П			П		П		Ш		П		Ш	1
2.9.	belirlenmesi.	Н	+	╀	Н	+	Н	Н	+	+	Н	+	+	Н	+	+			2000		200				Н	+	+	Н	+	+	H	+	Н	+	+	Н	+	Н	+	Н	+	Н	+	Н	4
2 10	MAD Elektronik Ünite donanım tasarımının gerçekleştirilmesi.	П			П		П			1				П		1		П										П					П			П		П		П		П		Ш	
	Yer İstasyonu Yazılımının gerçekleştirilmesi.	H	$^{+}$	$^{+}$	Н	$^{+}$	Н	H	+	$^{+}$	Н	$^{+}$	$^{+}$	Н	+	$^{+}$	100	H	1	a			H		H	†	$^{+}$	H	+	$^{+}$	t	†	Н	+	$^{+}$	Ħ	†	Ħ	†	H	$^{+}$	H	$^{+}$	H	1
	MAD mekanik tasarımının gerçekleştirilmesi.	Ħ	1	Ť	П	Ť	T	П	Ť	Ť		Ť	Ť	П	T	Ť	100		1				П		Ħ	T	T	T	T	T	T	1	Ħ	T	Ť	Ħ	Ť	Ħ	T	П	T	П	T	П	1
2.12.	MAD Sistemininin tüm elektronik, mekanik	Н	+	╀	Н	+	Н	Н	+	+	Н	+	+	Н	4	+						0		20	H				+	+	╀	+	Н	Н	+	H	+	H	+	Н	+	Н	+	H	4
	ve yazılım entegrasyonunun	П			П	1	П	П		1	П		1	П		1		П	1				П		П						ı		П			П		П		П		П		П	1
2.13.	gerçekleştirilmesi.	Ш						П		1				П																												Ш			
	Lab seviyesinde MAD Sisteminin	П	T	Т	П	T	П	П	T	Τ	П	T	Τ	П	Т	Τ	Т	П	Т	Т	П	Τ	П	T	П	Т	Τ	Γ		T	Т	Т	П	П	Τ	П	Τ	П	T	П	T	П	T	П	٦
2.14.	doğrulanması.	Н	4	╀	Н	+	H	Н	4	+	Н	+	+	Н	4	+	H	Н	+	+	4	+	Н	+	Н	4	+	H				1	+	Н	+	H	+	H	+	Н	+	H	+	Н	4
2 15	Proje İlerleme Raporu-2 (PİR-2) SSB Onayına Sunulması	П			П			П					1	П				П					П	1	П				١				П			П		П		П		П		П	-
2.13.	STTD, nihai SiD, güncellenmiş TDAP'ın ve	H	+	$^{+}$	Н	$^{+}$	t	Н	+	t	Н	+	$^{+}$	Н	+	$^{+}$	t	H	†	t	+	t	Н	+	Н	+	$^{+}$	t			t	†	Ħ	H	+	H	†	Ħ	†	H	†	Ħ	†	Ħ	1
2.16.	TİDM'in SSB Onayına sunulması	\square		1	Ц			Ц		1			1			1	L	Ц				1	Ц	1	Ш		1			0					1	Ц	1	Ц	1	Ц		Ц	1	Ц	
	Proje Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı-2	П	T	Ι	П	I		П										П					П		П											П		П		П		П		П	
2.17.	(PYGGT-2) Aşama 3:Test, Doğrulama ve Kabul Aşaması	H	+	+	H	+	+	Н	+	+	H	+	+	Н	+	+	+	Н	+	+	+	+	H	+	H	+	+	+	+	+	0														
3.	Kalifikasyon Test Prosedürü SSB'ye	Н	+	+	Н	+	+	Н	+	+	H	+	+	Н	Н	+	+	Н	+	+	Н	+	Н	+	Н	+	+	₽	Н	+	╀	H	+		+	Н	+	H	+	H	+	Ħ	-	Ħ	4
3.1.	Sunulmasi	Ш	1					Ш															Ш									0				Ш		Ш		Ш		Ш			
	Kalifikasyon Faaliyeti Teste Hazırlık Gözden	П	T	Τ	П	T	Т	П	T	T			T			T	Т	П	T	Т	П	Τ	П	T	П	Т	T	Т	П	T	Т			П	Т	П	Τ	П	T	П	Τ	П	Τ	П	7
3.3.	Geçirme Toplantısı (KFTHGGT)	Н	4	+	Н	+	╀	Н	4	+	H	4	+	Н	Н	+	+	Н	+	+	H	+	Н	+	Н	4	-	+	Н	+	╀	Н	0				120 60	Н	+	Н	+	H	4	Н	4
3.2.	MAD Cihaz Testleri	Н	+	+	Н	+	╀	Н	4	+	H	Н	+	H	Н	+	+	Н	+	+	-	+	Н	+	Н	+	+	╀	+	+	╀	Н	+		8			H				H	+	Н	\dashv
3.4.	Uçuş Testleri Kalifikasyon Faaliyet Sonuç Raporunun(KFSR)	H	+	+	Н	+	+	Н	+	+	+	+	+	+	H	+	+	H	+	+	+	+	Н	+	Н	+	+	+	Н	+	+	Н	+	H	+	H	+	H	1	H		H	+	H	H
3.5.	SSB Onayına Sunulması				П										П						П		П													П					0				1
	Kalifikasyon Faaliyeti Gözden Geçirme	Ħ	\dagger	Ť	H	+	t	Н	1	+	t	T	1	T	H	†	Ť	H	+	Ť		T	П	+	П	T	1	t	П	1	T	T	T	П	1		T	Ħ	1	Ħ	T	П		H	٦
3.6.	Toplantisi (KFGGT)	\coprod	4	+	\coprod	+	1	Ц	4	+	1	\sqcup	+	+	Н	+	+	Н	+	+	H	+	H	+	H	\sqcup	+	+	Н	+	+	Н	+	H	+	H	+	H	+		+	H	0	H	Н
3.7.	Kabul Prosedürünün SSB Onayına Sunulması	Ц		1	Ц	1	L	Ц		1	L		1		Ц	1	1	Ц	1	1		1	Ц	1		Ц	1	1	Ц	1	1	Ц	1	Ц	1	Ц	1	\parallel	1	0		Ц	Ц	Ц	
3.8.	Teknik Veri Paketinin SSB Onayına Sunulması				Ш								1									1					1		Ц			Ц		Ц		Ц	1	Ц		Ц	0		Ц		
	Kabule Hazırlık Gözden Geçirme Toplantısı		I	1	\prod	T	1	П	I		1	\prod	1		П																					\prod				$\ $					
3.9.	(KHGGT)	Н	H	+	Н	+	+	Н	+	+	+	Н	+	+	Н	+	+	Н	+	+	Н	+	Н	+	+	H	+	+	Н	+	+	H	+	H	+	H	+	H	+	Н	+	H	$^{+}$	-	0
3.10.	Ivana.	ш	Ц	_	ш	_	_		_	_	_	щ	_	_	ш	_	+	_	_	_	щ	_	ш	_	_	ч	_	_	ч	_	_	ш	-	ш	_	-	_	ш	1	_	_		_	ш	

DO SA TC

X4 M